

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

| (11) Publication number: | 06226488 | P |
|--------------------------|----------|---|
|--------------------------|----------|---|

| (43 | Date | of | publication | of | application: | 16.08.94 |
|-----|------|----|-------------|----|--------------|----------|
|-----|------|----|-------------|----|--------------|----------|

|                                       |   | (43) Date of publi                | ication of application: 16.08.94                                 |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| (51) Int. Ci                          | B23K 35/22<br>B23K 35/30<br>B23K 35/363 |                                   |  |
| (21) Application<br>(22) Date of fill |   | (71) Applicant:<br>(72) Inventor: | MITSUBISHI MATERIALS CORP<br>COMURA TOSHIMASA<br>YOSHIDA HIDEAKI |

(54) SOLDER PASTE

(67) Abstract

PURPOSE: To provide the gold solder paste with which secure soldering is executable.

CONSTITUTION: This solder paste consists of 80 to 98wt% Au-Si alloy powder, Au-Sn alloy powder Au-Ge alloy powder, powder mixture composed of gold powder

and Si powder, powder mixture composed of gold powder and Sn powder or powder mixture composed of gold powder and Ge powder and 2 to 20wt.% pasting agent has 25,000 to 300,000 contipolse viscosity. The oxygen to be incorporated into this solder pasting agent is confined to ±100ppm.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio

### (19)日本国符許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許山爾公開香马

特開平6-226488 (43)公開日 平成6年(1994) 8月16日

| (51)IntCL*<br>B 2 3 K |                 |   | 10 | •      | 厅内整理番号<br>9043—4E  | FI | 技術表示箇所 |
|-----------------------|-----------------|---|----|--------|--------------------|----|--------|
|                       | 35/30<br>35/363 | 3 | 10 | A<br>E | 9043—4E<br>9043—4E |    |        |

# 審査請求 未請求 請求項の数9 FD (全 10 頁)

| (21)出期番号 | 特原平5—34565      | (71)出期人  | 000006264            |
|----------|-----------------|----------|----------------------|
|          |                 |          | 三菱マテリアル株式会社          |
| (22)山城日  | 平成5年(1993)1月29日 | 1        | 東京都千代田区大学町1丁目6番1号    |
|          |                 | (72)発明者  | 大村 遊政                |
|          |                 |          | 埼玉県大斉市北袋町1-297 三菱マテリ |
|          |                 |          | アル株式会社中央研究所内         |
|          |                 | (72) 発明者 | 古田 秀昭                |
|          |                 |          | 埼玉県大京市北袋町1―297 三獎マテリ |
|          |                 |          | アル株式会社中央研究所内         |
|          |                 | (74)代班人  | 弁理士 富田 和夫 (外1名)      |
|          |                 |          |                      |
|          |                 |          |                      |
|          |                 |          |                      |
|          |                 |          |                      |

(54) 【堯明の名称】 はんだペースト

### (57) 【整約】

【目的】 強固なろう付けを行なうことのできる金はん たべーストを提供する。

【構成】 Au - S I 合金粉末、 Au - S I 合金粉末、 Au - C e 合金粉末、金粉末と S I 粉末の混合粉末、金粉末と S I 粉末の混合粉末、を放成金粉末と C を粉末の温合粉末・または金粉末と C を粉末の温合粉末・3 0.00~3.00 への10 を以子ボアズを有するほんだペーストにおいて、上記はんだペーストに削に合まれる使末を100pm 以下にしたことを構造さする。

(2)

特膜平6-226488

#### 「特許語派の範囲】

上記はんだペースト化剤に含まれる酸素は100ppm 以下であることを特徴とするはんだペースト。

【請求項2】 上記ペースト化剤は、パラフィンワック スおよび水に溶解せず常温で得発の少ない炭化水素溶剤 からなる医療含有電:100ppa以下の混合体であるこ 10 とを特徴とする請求項1配税のはんだペースト。 【請求知3】 上記ペースト化剤を積成する水に溶解せ

ず常温で刺卵の少ない敗化火業務利は、複動パラフィ 、テトラリン、ジエチル・ン・ゼンのうちのいずれかで あることを特徴とする削ま項と説歌のはんだペースト。 「刷ま項4】 上記金はんだ粉末は、51:1~10% を含有するAu—S1合金はんだ粉末、51:4~38 %を含有するAu—Sn合金はんだ粉末、またはGo: 1~50%を含有するAu—Ce合金はんだ粉末がらな ることを特徴とする限束収1級数のはんだで、スト。

S 1 粉末: 1~10%、A u 粉末: 90~99%の割合で配合し混合された混合粉末。 S n 粉末: 4~38%、A u 粉末: 62~96%の割合

【請求項5】 上記金はんだ粉末は、

Sn粉末:4~38%、Au粉末:62~96%の割合で配合し混合された混合粉末、

Ge粉末:1~50%、Au粉末:50~99%の割合で配合し混合された混合粉末、

のうちのいずれかであることを特徴とする請求項1記報 のはんだペースト。

【請求項6】上記ペースト化剤は、バラフィンワックス、水に溶解せず浴里で研究の少ない以化水煮溶剤および酸化物還元剤からなる酸素含有量が100pm 以下の虚合体であることを特徴とする請求項1配繳のはんだペースト。

「第永項 7 」上記ペースト化 利に含まれる水に裕解せず常温で埋死の少ない以に水滞解制は、肺動パラフィン、テトラリン、ジェナルペンゼンの内のいずれかであり、上記機化制選元削は、カーボン数が4以上をもつ行機組機は、有限フリー環境、または脂肪酸であることを特徴とする需要項6組織のは、ベースト。

[請求項9] 上記金はんだ粉末は、

S I 粉末: 1~10%、A u 粉末: 90~99%の割合 で配合し混合された混合粉末、

Sn粉末:4~38%、Au粉末:62~96%の割合で配合し組合された混合粉末、

G c 粉末: 1~50%、A u 粉末: 50~99%の割合

で配合し温合された混合粉末、 のうちのいずれかであることを特徴とする間求項 6 記載

のはんだペースト。 【発明の評細な説明】

#### プロウィックログログル

[0001]

【産業上の利用分割】この発明は、印刷に用いたり、転 写や吐出などを行なうことができ、かつはんだ付け部に はんだの溶り残りや銀化物、さらにフラックス残渣が長 られず、強固なるう付けが可能なはんだペーストに関す るものであり、特に半導体装固用はんだペーストに関す るものである。

# [0002]

【逆速の技術】一般に、ICやLSIなどの単級体製版 の製造に限して、例えばセラミックスケースのアルミナ 基板上に、これに規則されたAgーFd合金などからな る電梯を介して、SIチップやGaーAsチップなどの 半路体チップをダイボンディングすることが行なわれて いる。

【00 3】 このダイボンディングには、重要がでし、 下、物は重量がを示す)、S 1: 1-10 が色を含有する A u - S 1条合金院、S n: 4~3 8 %を含有する A u - S n系合金院、C e: 1~5 0 %を含有する A u - C 服合金幣などの金合金からなる特を所定の形状に打扱 いた金合金はんだが別いられている。

【0004】しかし、これらの命合心は人だは関めて脆く割れやすい性質を有するために厚さ:50月m程度は でにしか薄くすることができず、その取扱いも非常に能 しいために、上記金合金を粉末化してAu合金粉末と し、このAu合金砂末をペースト化剤と溶脱して得られ た命合金kんだペーストが使用されるようになってき

た。
(0005) 例えば、特別平3-155493 5公報には、金合金はんだペーストが配載されており、この金合金はんだペーストは、いずれも粒程:100μm以下の Au-51系合金別末、または Au-Ge系合金別末からなるAu合金別末:80~98 Mに対し、パラフィンフックスと動動パラフィンフックス、またはパラフィンフックスとはカラフィンフックスとないオースをはパラフィンフックスとないオースを成れているなどないます。

[0006]
[2頭財務決しようとする課題] しかし、上記従来の金合金はんだペーストを用いてはんだ付けを行っても、依然としてはんだ付けが重好のものに物が残りや酸化物が存在して所型のほんだ付け適度が得られないとかるの、特に長期間解析された上記従来の金合金はんだペーストについてその傾向が顕著に表すれ、さらに従来の金合金はんだペーストは加熱変限なば低光が少しても混入すると金合金

(3)

特期平6-226488

はんだペーストに含まれる金含金粉末の表面に分厚い酸 化物理が形成され、そのため大気中でN2 +H2 の混合 ガスを吹付けながらダイボンディングを行うことは不可 能であり、露点を-70℃程度まで下げたリフロー炉内 など特殊な雰囲気中でしかはんだ付けを行うことができ なかった。

# [0007]

【課題を解決するための手段】そこで、本発明者等は、 かかる課題を解決し、従来よりも優れた金合金はんだべ ーストを得るべく研究を行った結果、(1) 特に長期 10 間保存された金合金はんだペーストを用いてはんだ付け した接合部に酸化物が残存するのは、従来の金合金はん だペーストに含まれるペースト化剤に酸素が0.1%以 上含まれているからで、この酸素が金合金はんだペース ト中のAu合金粉未表面に分厚い酸化被膜を形成し、そ のためにはんだ付け接合部に酸化物が多量に残存し、は んだ付け接合強度を低下せしめるものであり、したがっ て、ベースト化剤に含まれる酸素含有量を100ppm 以 下に脱酸し、この脱酸ペースト化剤と金合金はんだ粉末 を混雑して得られた酸素合有量: 100ppg 以下のはん 20 だペーストを用いるとはんだ付け部に残留する酸化物は 微減し、特合部強度を大幅に向上せしめる、(2) A u粉末、Si粉末、Sn粉末、Ce粉末など各更素粉末 の混合粉末として添加する方が、従来のようにAu-S i 合命粉末、Au-Sn合命粉末、またはAu-Gc合 金粉来などの合金はんだ粉来として添加するよりも、は んだ付け接合部に処存する酸化物は少なくなりしたがっ て接合施皮が一層向上する、などの研究結果が得られた のである。

[0008] この発明は、かかる研究結果にもとづいて 30 なされたものであって、金はんだ粉末:80~98%、 ペースト化剤: 2~20%を含有し、粘度: 25,00 0~300.000センチポアズを有するはんだペース トにおいて、はんだペーストに含まれる酸素量は100 DDM 以下であるはんだペーストを特徴とするものであ

[0009]上記金はんだ粉末は、Au-Si合金はん だ粉末、Au-Sn合金はんだ粉末、またはAu-Ge 合金はんだ粉末であってもよいが、Au粉末とSi粉 末、Au粉末とSn粉末、またはAu粉末とGe粉末の 40 各要素純金属粉末をはんだ合金となる割合で混合した温 合粉末である方が好ましい。

[0010] その理由として、Au-S1合金はんだ粉 末、Au-Sn合金はんだ粉末、Au--Gc合金はんだ 粉末などの金合金粉末は、一般に表面から奥深くまでS i. SnまたはCc成分が酸化され、Si. Snまたは G c の分原い酸化皮膜が形成されるが、S 1 、S n 、G eの各些素純金属粉末は表面に薄い酸化皮膜が形成され るだけで酸化の進行がほぼ停止するため、合金粉末より **巫索粉末の混合粉のほうが酸化量が少なくなるためと考 50** 

えられる。

【0011】酸米含有量: 100ppm 以下のペースト化 **加は、次のようにして得ることができる。すなわち、市** 腹のパラフィンワックスは加熱溶融して、流動パラフィ ンは常温で、それぞれArやHeなどの不活性ガスをパ プリングさせて、混合している酸素と水分を除去し、ま

た、テトラリンとジエチルベンゼンは蒸留や乾燥剤の使 用によって酸素と水分を除去する。このように脱水され た各ペースト化剤を不活性ガスの雰囲気中で加熱溶験さ せペースト化剤を作成する。

【0012】なお、上記市版のパラフィンワックス、流 動パラフィン、テトラリン、ジエチルベンゼンには、通 # 0. 1%以上の確素が含まれている。

【0013】次にこの発明のはんだペーストにおいて、 上記の通りに限定した理由を説明する。

[0014] (a) 金はんだ粉末

金はんだ粉末は、S 1:1~10%含有するA u-S i 系合金はんだ粉末、Sn: 4~38%含有するAu-S n系合金はんだ粉末もしくはGe:1~50%含有する A u - G e 系合金はんだ粉末、または S i 粉末: 1~1 0%とAu粉末:90~99%からなる混合粉末、Sn 粉末:4~38%とAu粉末:62~96%からなる混 合粉末、Ge:1~50%とAu粉末:50~99%か らなる混合粉末のいずれでもよい。しかし合金はんだ粉 末よりも混合粉末の方が好ましい。

【0015】上記粉末の粒径は、100 μ mを越える と、はんだ付け時に半導体チップに施されるスクライブ によりチップ裏面が損傷をうけることから100μm以 下であることが好ましい。

【0016】(b) 金はんだ粉末とペースト化剤の相 互割合、金はんだ粉末の割合が80%未満になると、相 対的にペースト化剤の削合が20%を越えて多くなりず ざ、昇温中に金はんだ粉末が流され、広がるようになる ため、印刷や吐出などによって定量の金はんだ粉末の供 給が行なわれても、はんだ付け部における金はんだ粉末 が減少することから、はんだ付け不足が発生するように なり、一方、金はんだ粉末の割合が98%を越えると、 相対的にペースト化剤の割合が2%未満となってしま い、所定のペースト化をはかることができず、印刷や転 写が不可能となることから、その割合をそれぞれ、金は んだ粉末:80~98%、ペースト化剤:2~20%と 定めた。

[0017] (c) ベースト化剤

通常、いずれも市販のパラフィンワックス、流動パラフ ィン、テトラリン、ジエチルベンゼンを用いて作製した ペースト化剤は0.1%以上(1000ppm 以上)の酸 素が含まれているが、ペースト化剤に含まれる酸素は1 0 Oppa を越えると金はんだ粉末の表面に分呼い酸化被 膜が形成されるところから、ベースト化剤に含まれる酸 素合布量はIOOppa 以下に定めた。この酸素含有量:

(4)

特勝平6 - 226488

100pm 以下のペースト化剤は、従来のペースト化剤 を不活性ガスによりパブリングしたり、素質することは より得られ、このパブリングもたり、素質することは 最:100pm 以下に低速せしめたペースト化剤と上記 金はんだ助未を温減することにより、酸素合有量:10 Opm 以下のんだペーストを得ることができる [0018] また、上記ペースト化剤には、必要に応じ で選売剤を0、1~30%動するとにより加燃中性、 を組んが影響の酸性皮膚を造売する形と解し、 以及なはん

だ接合を得ることができる。
[0019](d) はんだベーストの粘度
[25,000センチボアズ末端の粘度では、即耐や転写
などにより解格されたはんだペーストが始れて、類に広
がるようになり、供給前の水域を保持することができな
くなり、はんだ付け不良などを超すようになり、一方3
00,00センチボアズを超えた粘度になると、印刷

を25.000~300.000センチボアズと定め

た。 【0020】 【実施例】 実施例1

S:1:3、15%を含有し、残りがA 山および不可避不 動物からなり、平均粒径:65μmのAu-S:含金は んだ粉末(以下、A合金粉末という)、Sn:20.0 %を含有し、残りがA いおよび不可避不動物からなり、 平均粒径:50μmのAu-S:n合金はんが添れ(以 下、B合金粉末という)、Ge:12.5%を含有し、 残りがA いおよび不可避不動物からなり、平地域話:3 8μmのAuおよび不可避不動物からなり、平地域話:3 8μmのAuよの不可避不動料をとか、でラインファックス、をでに戻して実施が見として適め、プラインフィンファクスを見を アックス、旅びに戻して実施が思して活動がフィンファクス、テトラリンおよびジエチルベンゼンを用壁し た。上形パラインファクスを90でに自然が酸し、C

の温度に保持しながらArガスを31/minで24時間 吹込むことによりパブリングを施し、炭化水素溶剤を蒸 質線関した後、パブリングの終了した溶砂パラフィンワックスにAr雰囲気を保持しながら混合溶解させ、ペー スト化剤に含まれる酸素を除去した。

【0021】このようにして得られた脱酸ベースト化剤と上記A合金粉末、B合金粉末またはC合金粉末とを混 線し、支1に示される酸素合有素もよび粘度を有する本 発明はんだベースト1~9を作製した。 【0022】一方、比較のために、上記市販のパラフィ

ンワックス、流動パラフィンワックス、テトラリン、ジ エチルベンゼンを大気中で混合し、パブリングを施すこ となく非脱酸のペースト化剤を作製し、この非脱酸ペー スト化剤に先に用意したA合金粉末、B合金粉末または C合金粉末とを混練し、表2に示される酸素含有量およ び粘度を有する従来はんだペースト1~9を作製した。 【0023】さらに、基板として、25mm×25mmの平 面寸法を有し、表面に同じく平面寸法で2m×2mのA g-Pd合金からなる焼成電極を形成した基板を使用 し、本発明はんだベースト1~9および従来はんだペー スト1~9を上記焼成電機上に、平面寸法:1mm×lu Β、厚さ:50~200μmの範囲内の所定厚さとなる ようにスクリーン印刷し、この上に裏面に 1 µmのA u メッキを施した平面寸法:1mm×1mmのSiチップを乗 せ、Ar雰囲気中、ホットプレート上で、昇温過程で2 50℃に1分間保持し、ついでSjチップにスクライブ **ル施しながら、はんだ付け温度である450℃に1分間** 保持し、以降の冷却過程で250℃に1分間保持したの ち、空温冷却の条件ではんだ付けを行ない、はんだ付け 部の前断協政を測定し、この結果を表1および表2に示 レル

[0024]

To-Hogan & Hartson LLP

特開平6-226488 (5) 努斯強敗 はんだ付け弱の (x10 Pa) 0 33 46 000 40 42 (×10 t CF) 210 220 190 170 250 200 250 赵 180 200 88 9.5 100 聚茶椒 85 50 96 83 91 63 (1) ジェチルペンゼン: 2、2% ジェチがハゼン: 2, 2% ジェチガベンゼン・2、6% (%比重量%、但し数素量は1和) 海域ペシフィン: 2, 1% 光野ペラフィン: 2. 4% **調がわてい、2、5%** テトラリン: 2, 0% テトラザン: 2. 2% 炭化水素溶剂 テトラリン: 2. 6% 17977 115717 erii. . œ 0 دع دع 4 8 ci. o.i બં oj. ei, ę, 分類成 o.i 合金はんだ始末 C合会はんだ始末 B合金はんだ指束 A合金はAだ都未 : 94. 5% : 95. 5% 怪 . 95. 0% 6 本発明はんだペースト

[0025]

[浚2]

From-03 3591 7298

|                    | 9                                |                |                    | (6            | )              |                      |                 |                |            | 特開平<br>0        | 6-226488 |
|--------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|----------|
| はんだ付け部の            | 類 断 強 度<br>(x10 <sup>5</sup> Pa) | 25             | 23                 | 21            | 30             | 23.83                | 24              | 22             | 25         | 18              |          |
| <u>1</u>           |                                  | 190            | 200                | 140           | 200            | 260                  | 220             | 270            | 260        | 170             |          |
|                    | ※ (16)                           | 1100           | 1200               | 1005          | 1030           | 1070                 | 1125            | 1150           | 1180       | 1010            |          |
| (96以至最外、但し被素量は10日) | 贤化水素盎剤                           | 送動パラフィン: 2, 4% | テトラリン: 2, 6兆       | ジエチルベンゼン:2.2% | 流動パラフィン: 2, 5光 | テトラリン: 2, 2%         | ジェチルベンゼン: 2, 6% | 資金パラフィン: 2, 1% | テトラリン:2,0% | ジェチルベンゼン: 2, 2% |          |
| 植成 6%              | 7747<br>7777<br>90               | 2, 6           | 2. 4               | 8 3           | 6<br>6         | 8.3                  | 2.9             | 2. 4           | 2. 5       | 2.3             |          |
| 45                 | 各全は九松松末                          |                | A合金はんだ粉末<br>:95.0% |               |                | 36全世九だ粉末<br>: 94, 5% |                 |                | : 95. 5%   |                 |          |
|                    | - 本                              |                | 23                 | 60            | 4              | 5                    | 40              | -              | 00         | æ               |          |

炎1および表2に示される結果から、酸素含有量が10 0ppn 以下の本発明はんだベースト1~9を用いて形成 されたはんだ付け部は、酸素含有量が1000ppn

(0.1%)以上の従来はんだペースト1~9を用いて 形成されたはんだ付け部に比べて、剪断強度が格段に優 れていることがわかる。

【0026〕 実施例2 いずれも平均配径: 20μmのAu粉末、S1粉末、S の粉末あよび60粉末を用燃し、これら粉末を用いて、 S1粉末: 3、15%、Au粉末: 96、86%から太 活温合粉末 (以下、Aiii)合称末という)、Sn粉末: 2 0、6%、Au粉末: 80、0%からなる温や粉末(以下、Biii)合称末(以下、Biii)合称末(以下、Biii)の形式を指しているの形式という)、Ge粉末: 12、5%、Au粉末: 87、5%から水が温や粉末を関した。これら紹合粉末をレいう)。の各種合粉末を関した。これら紹合粉末をレいう)。の各種合粉末を関した。これら紹合粉末を 実施例1で作製した脱酸ペースト化剤に添加して混練 し、麦4に示される酸素含有量および粘度を有する本発 明はんだペースト10~18を作製した。

【0027】一方、比較のために、表2のA合金粉末、B合金粉末ねよび6合金粉末た代えてそれぞれ上記A協 ) 合粉末、B高合粉末およびC融合粉末をパブリングを施 さないペースト化剤に添加温練し、比較はんだペースト 1~9を作製した。

[0028] これら本発明はんだペースト10~18粒 よび比較はんだペースト1~9を用いて実施例1と同様 にしてはんだ付けを行ない、はんだ付け部の判断施度を 測定し、その測定結果を被3ねよび炎41余した。

[0029]

従来ほんだべースト

[表3]

|                  | 11                            |                |              | (7              | )              |              |                 |               |              | 特開平<br>12    | 6-226488 |
|------------------|-------------------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|----------|
| はんだ付け前の          | 剪断量度<br>(x10 <sup>6</sup> Pa) | 3.6            | 3.8          | 99              | 4.5            | 5.5          | 6.8             | 50            | 47           | 45           |          |
| 世                |                               | 190            | 190          | 250             | 230            | 220          | 160             | 008           | 200          | 170          |          |
|                  | 東 ( ( ( ( ( )                 | 9.8            | 25           | 8.4             | 84             | 9.1          | 94              | 9.4           | 9.7          | 8.7          |          |
| (%は五量%、但し酸素量は1四) | 變化水業溶剤                        | 流動ペラフィン: 2, 4% | テトラリン: 2. 6% | タエチルベンゼン: 2, 2% | 波動パラフィン: 2. 5% | チトラリン: 2, 2% | ヴェチルベンゼン: 2, 6% | 流がラフィン: 2, 1% | テトラリン: 2. 0% | ジエチルベンゼン:22% |          |
| 1                | 77777<br>7777<br>(%)          | 2, 6           | 2. 4         | 2.8             | 9.0            | 3. 3         | 2. 9            | 2, 4          | 2.5          | 2.3          |          |
| 政分程式             | 整合粉涂                          |                | A 藏合粉末:95.0% |                 |                | B 载合档末:94.5% |                 |               | C 混合物末:95.5% |              |          |
|                  | 高級                            | 1.0            | 11           | 12              | E #            | 4 T          | 2.1             | 15            | 1.7          | 1.8          | 1        |

[0030]

【表4】

|  | (FAX) | 43 | 3591 | (230 |
|--|-------|----|------|------|
|--|-------|----|------|------|

|                   | 13  |                |              | (8              | )             |               |                 |                | 1            | 特担平<br>4        | 6-226488 |
|-------------------|---|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|----------|
| はんだ付け結の           | 募 既 強 度 (XI0 <sup>6</sup> Pa)                 | 22             | 2.0          | 1.8             | 823           | 25            | 23              | 24             | 52           | 23              |          |
| 344<br>540        |   | 180            | 190          | 250             | 230           | 230           | 180             | 200            | 200          | 160             |          |
|                   | 以<br>(14)                                     | 1200           | 1300         | 1040            | 1050          | 1100          | 1160            | 1120           | 1090         | 1020            |          |
| (%は重量%、但し酸紫量は)pm) | <b></b><br>以<br>化<br>水<br>素<br>溶<br>素         | 高歌パラフィン: 2. 4% | チトラリン: 2, 6% | ウエチルベンゼン: 2, 2% | 滋動やライン: 2. 5% | テトラリン: 2. 2%  | ジュチルベンゼン: 2, 6米 | 波動パラフィン: 2, 1% | テトラリン: 2. 0% | ジエチかペンゼン: 2, 2% |          |
| 1 1               | 7 2 2 7 7 7 7 7 7 9 9 7 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 | 2.6            | 2, 4         | 2. 8            | 3.0           | 63.           | 2. 9            | 2. 4           | 25.          | 2. 3            |          |
| 成分組成              |   |                | A 最合格末:95.0% |                 |               | B 混合铅末: 94.5% |                 |                | C 融合粉末:95,5% |                 |          |
|                   | 164<br>784                                    | 1              | 2            | F73             | -             | מו            | ~ -             | F              | 60           | 6               | -        |
|                   | 7005  |                |              | 23              | <b>25</b> 22  | ~? \$4        | Х —.            | * ~            |              |                 | Į.       |

表3および表4に示される結果から、本発明はんだべー スト10~18を用いて形成されたはんだ付け部は、比 較はんだペースト1~9を用いて形成されたはんだ付け 部に比べて剪断強度が優れており、さらに本発明はんだ ペースト10~18を用いて形成されたほんだ付け部 は、表2の従来はんだベースト1~9によるほんだ付け 40 部に比べて、剪断強度が格段に優れていることもわか Z5...

[0031] 実施例3 実施例 1 で得られた脱酸ペースト化剤に、さらに表 5 に 示される還元剤を添加したのち、実施例 1 で用意した A 合金粉末、B合金粉末およびC合金粉末を添加して脳練 し、表5に示される酸素含有量および粘度を有する本発 明はんだペースト19~27を作製した。

[0032] これら本発明はんだペースト19~27を 実施例1と同様にしてはんだ付けを行ない、はんだ付け 郎の剪断強度を測定し、その測定結果を表5に示した。 [0033]

[255]

特開平6-226488

| 1               |    |                     | 极      | 125<br>mi        | (明は宣言が、国し数繁重は70)                       |       | 15        | 比人名特特地                |        |
|-----------------|----|---------------------|--------|------------------|--|-------|-----------|-----------------------|--------|
| appel           | 超  |                     | 15717  | 7 1 1            | a<br>t                                 | 粉     |           | 15 概 編 編              | 15     |
|                 |    | 624448* 7777<br>90  | 30     | <b>阿尔尔米斯斯</b>    |  | (hii) | (x101 cP) | (x10 <sup>1</sup> Pa) |        |
|                 | 19 |                     | 63. 63 | チトラリン: 2, 3.8    | 21592-HF:0.3%                          | 64    | 200       | 50                    |        |
|                 | 23 | 184. 2%             | 2, 6   | 数57/2:1. ()      | 7=9>-HC1:0.8%                          | 81    | 186       | 52                    |        |
| <del>14</del> # | 21 |                     | 2.4    | ジュチルベンゼン: 1. 9米  | ************************************** | 91    | 180       | 44                    | (9     |
| Me an           | 22 |                     | 1.8    | SIFMATA: 2. UK   | 315/ACV-EV: 8, 0% 7/45/2/8-IIC1: 1, 5% | 38    | 170       | 9.9                   | )<br>— |
| · ~2 14         | 23 | 500 4%              | 2, 4   | 现5742:2.2%       | ステアリン酸: 2, 0%                          | 9.5   | 180       | 43                    |        |
| - ۲             | 54 |                     | 2. 3   | F5542:2, 1%      | オレイン酸: 0, 7%                           | 88    | 180       | 48                    | ·,     |
| - 14 -          | 23 |                     | 2, 2   | F1-512:1, 8%     | ステアリン県: 1. 5%                          | 8.8   | 203       | 4.8                   |        |
|                 | 92 | CS会社AK59来<br>:93.6% | 2. 4   | 実験4574ン: 2, 0%   | ŁF572-HF: 0, 9%                        | 0.6   | 170       | 7                     | 1      |
|                 | 22 |                     |        | チェチルベンゼン: 2, 61% | 325M5727:2, 6% 325M7?2-HC1:0, 7%       | 88    | 150       | 33                    | 6      |
| 1               | 1  |                     |        |                  |  |       |           |                       |        |

# 実施例 4

実施例1で、得られた財融ペースト化剤に、さらに退元 剤を添加したのち、実施例2で用意したA混合数本、B 混合数末およびら混合数末で添加能網し、変らに示され る酸素合有量および粘度を有する本発明はんだペースト 28~36を作製した。 【0034】これら本発明はんだベースト28~36を 用い、実施例1と回線にしてはんだ付けを行ない、はん だ付け部の剪酌強度を制定し、その測定結果を表6に示

した。 [0035]

40 【表6】

|                     | .17  |                |                | (10                              | )                              |               |              |               |                 | 特開平<br>18                        | 6-226488 |
|---------------------|--|----------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------|----------|
| <b>以及光性的</b> 節の     | 男 斯 主 高<br>(×10 <sup>†</sup> ?±)                             | 19             | 40             | 92                               | 52                             | 11            | 56           | 6.7           | 30              | 52                               |          |
| ##                  |  | 200            | 220            | 170                              | 180                            | 190           | 061          | 160           | 190             | 130                              |          |
|                     | ## (H)   | 8.6            | 91             | 98                               | 34                             | 87            | 84           | 2.8           | 45<br>65        | 26                               |          |
| (5)は登里米、夏し継末豊は) (5) | 海  | E}592-HF:0, 2% | 7ニリン-861:0, 5米 | 915ACC42:1, 78 915ATC2-HE1:0, 4% | リニチかひせン: 2、1名 グルチミン登ー計01: 1、3% | ステブリン酸: 2. 0% | オレイン数: 0, 5% | ステアリン後: 1. 3% | EP572-EF: 0. 5% | 914A4242:2, 8% 917AT:2-HC1:9, 7% |          |
| 15E                 | 埃代水溝塗割   | 717U2:2.6%     | 1000742:1.5%   | りょうかくりょうし ひ                      | 9ニチがひぜい:2, 15                  | 近か5742・2, 2K  | チャラリン: 2. 6% | \$1547:1. 6W  | 初か5フィン・2. 0%    | タエチがくいせい:2. も                    |          |
| 松                   | 157277<br>9 9 5 X<br>(9)                                     | 9.6            | 2.4            | 2.0                              | 1.8                            | 2.4           | 2, 5         | 2. 5          | 2.2             | 1.3                              |          |
|                     | 2000<br>2000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000 |                | 1.夏合数末:94.2%   |                                  |                                | B 混合数素:93.4%  |              |               | C 独合 B 示        |                                  |          |
|                     | 340  | 89<br>62       | 62             | 2                                | 12                             | 32            | 188          | 3.6           | 35              | 38                               |          |

実施例 3 および実施例 4 で得られた本発明はんだペースト 1 9~3 5 を用いて形成されたほんだ付け部の剪所強 度は、 従来はんだペースト 1~9 および比較はんだペースト 1~9 により形成されたはんだ付け部の剪門強度に 比べて、いずれも格段に優れた他を示すことがわかる。

[発明の効果] 上述のように、この発明のはんだペーストは、強関なはんだ付けを行かうことができるので、はんだ付け部の信頼性が一層向上し、並楽上すぐれた効果をもたらすものである。